

Zielgruppe:

DHIK Hochschulstudierende aller Fachbereiche
<https://www.dhik.org/ueber-uns/netzwerk>

Kosten:

DHIK-Anmeldegebühr: 350 € (nur bei erfolgreicher Bewerbung)
zzgl. Flug + Visum selbst buchen und zahlen (ca. 1.000 €) + Verpflegung

Voraussetzungen:

Gültiger Reisepass (Restlaufzeit > 1 Jahr)

Akademisches Programm: Teilnahme wird mit bis zu 3 ECTS* & Teilnahmezertifikat entlohnt

*abhängig von der Anerkennungsmöglichkeit an Ihrer Heimathochschule

Akademische Leitung:

Prof. Dr. Kai Nobach (Ohm)
Prof. Dr.-Ing. Frank Pöhlau (Ohm)

- Wirtschaft, Politik und Technik
- Chinesische Sprache & Kultur
- Digitalisierung & Globalisierung
- Chinakompetenz Vorträge von Experten & Exkursionen

Rahmenprogramm:

Beispiel siehe Programm 2023

Factory Tours / Besichtigungen z. B. VW, ZF, NIO, SIEMENS etc.
Exkursion zu Sehenswürdigkeiten in Shanghai & Umgebung
3 Wochen akademisches + 1 Woche kulturelles Programm

Bewerbung bis 19.05.2024

Zusage bis 12.06. > Anfang Juli Erhalt der Unterlagen für Visum > Anreise zwischen 23.-25.08.

Link zur Bewerbung & Infos : <https://www.dhik.org/summerschoolcdhaw/>

Fragen an: Frau Dr. Luo (DHIK): info@dhik.org & Frau Alim (CDHAW): assistant-cdhaw@tongji.edu.cn



SUMMER SCHOOL SHANGHAI

26.08. – 20.09. 2024

CDHAW – Tongji University

Summer School
für alle Fachbereiche offen!

Bachelor
Doppelabschluss Programm
an CDHAW für:

Mehr Informationen:

<https://www.dhik.org/kooperationen/cd-haw/programm/>

- Wirtschaftsingenieurwesen
- Fahrzeugtechnik
- Mechatronik
- Gebäudetechnik

SUMMER SCHOOL SHANGHAI

26.08. - 20.09.2024

CDHAW – Tongji University

2024

Ziel: Studierende für einen Doppelabschluss an der CDHAW zu gewinnen und auch einigen Studiengangsfremden einen Einblick vor Ort zu geben.



CDHAW

